

SAMPE JAPAN 会員各位殿

SAMPE Japan コンポジット委員会

コンポジット委員会 第66回研究会のご案内

拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。

日頃は当協会の活動にご支援、ご協力を賜りまして、心より御礼申し上げます。

このたび、コンポジット委員会 第66回研究会を下記の通り開催することになりました。つきましては、ご参加いただき、積極的なご討論のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

日時: 2018年4月20日(金)13時10分～19時00分

場所: 同志社大学(今出川キャンパス) 良心館 305号室(いつも研究会を開催している建物と異なりますのでご注意ください。)

〒602-8580 京都市上京区今出川通烏丸東入

申込み: 準備の都合上、4月10日(火)までに、お申し込みください。

申込み先:

SAMPE Japan コンポジット委員会事務局

(FAX:0773-62-8939、E-Mail: sinohara@maizuru-ct.ac.jp)

参加費: 会員 ¥8,000、非会員 ¥12,000

お支払方法: 研究会当日、受付にて現金でお支払いをお願いします。

【プログラム】

<13:10-13:20>

開会の辞 コンポジット委員会 委員長

同志社大学 田中和人

<13:20-14:10>

1. コンポジット成形の研究開発を加速する～20分でオートクレーブする方法～

株式会社羽生田鉄工所 研究開発室長 多田 晃

<14:10-15:00>

2. 電食リスクを回避する CFRP 用アルミ合金製インサートナットの開発

(株)ヤマシナ 技術開発部 シニアエンジニア 高木一樹

<15:00-15:20>休憩

<15:20-16:10>

3. 現場重合型熱可塑性プリプレグ「NS-TEPreg®」のご紹介

新日鉄住金マテリアルズ株式会社

コンポジットカンパニー 海外事業部 部長代理 池田 大佐

<16:10-17:10>

4. 「JEC world (Paris) 2018 の報告」

金沢工業大学 鶴澤 潔

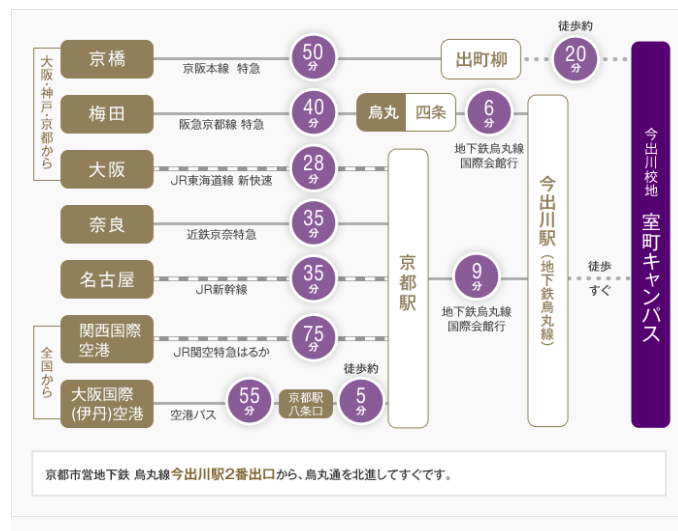
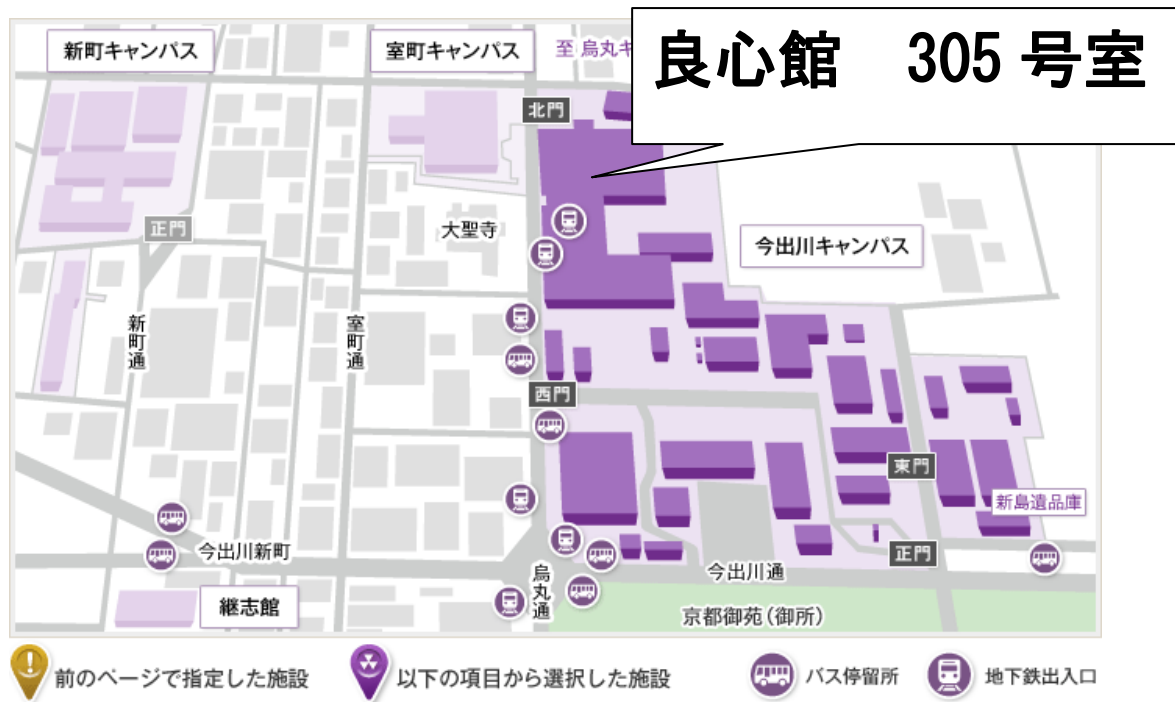
<17:30-19:00>

情報・名刺交換会 寒梅館 1階 Hamac de Paralid(アマーク・ド・パラディ)

以上

【会場アクセス】

<http://www.doshisha.ac.jp/information/campus/access/muromachi.html>





Society for the Advancement of Material and Process Engineering

先端材料技術協会

〒170-0002 東京都豊島区巣鴨 1-24-1 第2ユニオンビル4F (株) ガリレオ内

Tel:03-5981-9824 Fax:03-5981-9852 E-mail:g001sentan-mng@ml.gakkai.ne.jp URL:www.sampejapan.gr.jp

コンポジット委員会 第66回研究会 参加申込用紙

SAMPE Japan コンポジット委員会事務局
(FAX:0773-62-8939、E-Mail: sinohara@maizuru-ct.ac.jp)

参加申込締め切り: 2018年4月10日(火)

- ・コンポジット委員会 第66回研究会に参加します.
- ・情報・名刺交換会(17:30-19:00)に【参加します. 参加しません.】

[いずれかを消して下さい]

会社名:

所属:

郵便番号:

TEL:

住所:

FAX:

氏名:

E-mail: